EUROPEAN PATENT OFFICE

Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER

61126648

PUBLICATION DATE

14-06-86

APPLICATION DATE

26-11-84

APPLICATION NUMBER

59248177

APPLICANT: NIPPON TELEGR & TELEPH CORP

<NTT>;

INVENTOR:

FUNAKOSHI NORIHIRO:

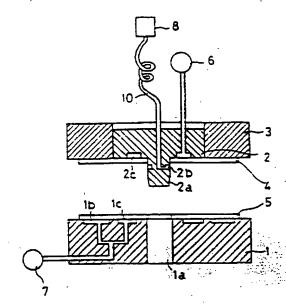
INT.CL.

G11B 7/26

TITLE

: DEVICE AND METHOD FOR DISC

STICKING :



ABSTRACT :

PURPOSE: To prevent slippage of discs and to make the production without surface deflection possible to improve the production yield by hardening an adhesive in two stages of the inside and the outside.

CONSTITUTION: A disc 4 is set to inner and outer peripheral presses 2 and 3, and the disc 4 is attracted to the press 2 by the start of a vacuum pump 6, and a disc 5 is set on a lower substrate holding base 1, and the disc 5 is attracted to the base 1 by the start of a vacuum pump 7. The press 2 is allowed to fall, and this fall is stopped when fitting of a projecting part 2a to a through-hole 1a is started, and a dispenser 8 is started to discharge a photosetting type adhesive 10 hardened by light from a supply hole 2b, and the adhesive 10 is interposed between discs 4 and 5, and presses 2 and 3 are allowed to fall to draw down the adhesive 10, and the press 3 is removed after a certain time, and ultraviolet rays are irradiated to harden the adhesive. At this time, the press 2 presses down discs 4 and 5 to prevent slippage, and the contraction accompanied with hardening to of the adhesive 10 is held down. The press 2 is removed, and ultra-violet rays are irradiated to harden the adhesive through out.

COPYRIGHT: (C)1986,JPO&Japio

母 公 開 特 許 公 報 (A) 昭61 - 126648

@Int_Cl_4

識別記号

庁内整理番号

G 11 B 7/26

8421 - 5D

❸公開 昭和61年(1986)6月14日

審査請求 有 発明の数 2 (全4頁)

❷発明の名称 デイスク張り合せ装置及びその方法

②特 願 昭59-248177

②出 願 昭59(1984)11月26日

伊発明者 舩越

官博

茨城県那珂郡東海村大字白方字白根162番地 日本電信電

話公社茨城電気通信研究所内

切出 願 人 日本電信電話株式会社

東京都千代田区内幸町1丁目1番6号

30代 理 人 弁理士 光石 士郎 外1名

明 梅 客

1 発明の名称

ディスク張り合せ装置及びその方法

2. 特許請求の範囲

- ② 2 枚のディスク関に光硬化形接着剤を供給してこれらディスクを間に挟んで保持台に、内囲プレス及びこれの外周に同軸に嵌合した外周プレスからなるプレスを圧下することにより、前記接着剤を面全体に行き渡らせ、次いで前記外周プレスのみを取り除いて光を照

射することにより、外周部分における前記接着剤を光硬化させた後、前記内周プレスを取り除いて光を照射することにより全体の前記接着剤を光硬化させることを特徴とするディスク張り合せ方法。

3.発明の詳細な説明

<産業上の利用分野>

本発明は完全封止型光ディスクの製造において、2枚のディスクを張り合せる装置及び その方法に関する。

く従来の技術>

<発明が解決しようとする問題点>

上述した従来技術では、光硬化形接着剤を 用いて2枚のディスクを張り合せる際、2枚 のディスクは流動性を持つ接着層をはさんで 荷選のない状態に一時放置されるために、2 枚のディスク間にずれを生じたり、接着剤の 硬化に伴う収縮による変形を充分押えてむこ とができず、張り合せたディスクにひずみを

<作 用>

2 枚のディスク間に光硬化形接着剤を供給、クロスカラディスクを関に挟んで保持合とにた内閣がプレスからなるが、の外閣がディスクの間が、を圧下するを変からなるが、ののはは外閣がでは、ののはは、外閣部分における前記接着剤が光硬をした。

独し、生産歩留りを低下させる要因となっていた。再生専用の光ディスクにおいては回転面のよれの許容値が大きいこと及び生産性の 観点から、ゴム糸接着剤が使用されているが、 より高い信頼性を要求される追記形、各換型 の光ディスクにはゴム糸接着剤は使用できず、 かといって光硬化形接着剤を使用すると上述 した問題を生じていた。

く問題点を解決するための手段>

ることとなる。このとき、内周プレスはまだ 2枚のディスクを押え付けているので、2枚 のディスクがずれることもなく、また接着剤 の硬化時の収縮が押えこまれることとなる。 この後内周プレスも取り除いて、光を照射すると、全体の接着剤が光硬化することとなる。

<寅 施 例>

以下、本発明の実施例について図面を参照して詳細に説明する。

第1 図に本実施例ののディスク語の合せ装置を示す。同図におりたに、同通孔 は、またに、言通心に、言通心には、これのの上、は、これのの上、は、これのの上、は、これのの上、は、これのの一、とのは、これのの内のは、これのの内のは、これの内のでは、これのでは、これののでは、これの

る。内周ブレス 2 の下面中央には下部基 板保 持台 1 の貫通孔 1 aに嵌合する凸部 2 aが突 設されており、 この凸部 2 aの外周面には接 登列供給孔 2 bが形成され、 この供給孔 2 b とディスペンサー 8 とがチューブ 1 0 を 和に で理結している。また内周ブレスの凹部 2 c に対に凹部 2 cが接続している。

2 aの接着剤供給口2 bから光硬化形接着剤 106定量吐出させ、この接着剤10をディ スク4、5の間に介在させる。この後、第3 図に示すように内周プレス2を更に下降させ て圧下し、また外周プレス3を下降して圧下 して一定時間保持する。引き続き、第4図に 示すように外周プレス3を取り除いて、ディ スク4、5の上方に紫外線光版9を設置し、 紫外線を照射して外周部分における接着剤10 を光硬化させる。このとを、内周プレス 2 は ディスク4、5を押え付けているので、ディ スク4、5はずれることがなく、また接着剤 10の硬化に伴う収縮を押えてひてとができ る。この後、第5回に示すように内局プレス 2 を取り除いて紫外線光源 8 から紫外線を照 射して接着剤10を全体硬化させる。

本 実 施 例で は 紫 外 線 に よ り 硬 化 す る 接 着 剤 1 0 を 使 用 し て い る の で 、 紫 外 線 を 透過 で きる ディスク 4 、 5 を 使 用 する 必要 が ある が 、 このよう な ディスク として は 、 ブラスチック

(例えば PMMA, PC, ェポキシ倒脂) 又は ガラス製等の基板に Teあるいは Te酸化物の輝 腰を蒸着したものが使用できる。尚、本発明 に使用できるディスクとしてはこのようなも のに限らず、接着剤を硬化させる光を透過で きるものであれば良い。

上記本実施例では2枚のディスクがずれずに、また接着剤の硬化に伴う収縮を充分押え こむことができ、しかも、ディスク4、5を 内周ブレス2の凸部2 aに中心合せして設置 できるので作業性が良く、このため製品の歩 留りが90%以上と従来の方法に比べ30~ 40%以上も向上した。

く発明の効果>

以上、実施例に基づいて具体的に説明した ように本発明によれば、接着剤を内側と外便 の2段階で硬化させるようにしたので、2枚 のディスクがずれずに面よれのない製品を製 造することができ、箸しく生産歩留りを向上 させることができる。

4. 図面の簡単な説明

第1図〜第5図は本発明に係り、第1図はディスク張り合せ装置の一実施例の装置構成を示す断面図、第2図〜第5図は第1図に示す装置を用いてディスクを張り合せる工程を各々示す工程図である。

図面中、

- 1 は下部基板保持台、
- 18は貫通孔、
- 1 b , 1 c は凹部、
- 2 は内周プレス、
- 2aは凸部、
- 2 b は接着剤供給口、
- 2 c 过凹部、
- 3 は外周プレス、
- 4 , 5 はディスク、
- 6,7は真空ポンプ、
- 8はティスペンサー、
- 9は紫外線光源、
- 10はチューブである。

